



オン・セミコンダクター、サイプレス社の CMOSイメージセンサー事業部買収を完了

幅広い1次元および2次元センサーを複数のエンド市場向けに提供する
世界トップ10のイメージセンサーサプライヤーに

アリゾナ州フェニックス 2011年3月1日—エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端サプライヤーであるオン・セミコンダクター (ON Semiconductor, Nasdaq: ONNN) は、サイプレスセミコンダクタ社から CMOS イメージセンサー事業部 (Image Sensor Business Unit: ISBU) を約 3,140 万米ドルの全額現金取引により買収が完了したことを発表ました。この取引は購買契約に基づく調整が条件となっており、購入金額は同事業部の売上高の約 1 年間分の金額となります。

サイプレスから買収した CMOS イメージセンサー事業部の幅広い高性能なカスタムおよびスタンダードの CMOS イメージセンサーは、マルチメガピクセルのマシンビジョン、リニアおよび2次元のバーコードスキャナ、医療用 X 線、生体認証、デジタルカメラや映画撮影、航空宇宙分野などに利用されています。同社の製品には、VITA、LUPA、STAR、IBIS ファミリがあり、業界では広く知られています。

CMOS イメージセンサー事業部は、Vince Hopkin が副社長として率いるオン・セミコンダクターのデジタル・軍用・航空宇宙イメージセンサー (Digital, Military/Aerospace and Image Sensor: DMI) 部門に統合される予定です。

Hopkin は、「CMOS イメージセンサー事業部の買収により、当社は世界トップ10のイメージセンサーサプライヤーおよび主要な CMOS イメージセンサーサプライヤーとしての地位を強固にすることができます。CMOS イメージセンサー事業部の高速 2 次元 CMOS イメージセンサーは、当社の 1 次元 CMOS リニアコンタクトイメージセンサー (CIS)、環境光センサー (ALS)、近接センサーといった既存の電気工学製品を自然な形で補完するものです。また、当社の人材を強化し、経験豊かな設計工学・応用工学の技術者チームを当社のイメージセンサー市場部門に迎えることができます。CMOS イメージセンサー事業部の持つ高速 2 次元 CMOS イメージセンサーにより、当社の産業、医療、コンピューター、軍事・航空宇宙市場向けのイメージセンサー製品は大幅に強化、補完されます。」と述べています。

この買収により、オン・セミコンダクターは、当事業を引き継いで運営し成長させてゆくべく、当事業のみに関わる約 100 件の特許および特許申請および適切な知的財産のライセンスをサイプレスから取得します。また取引の一環として、サイプレスセミコンダクタの CMOS イメージセンサー事業部の従業員約 70 名がオン・セミコンダクターに加わり、その大半はベルギーのメッヘレンに配属されます。

CMOS イメージセンサー事業部の買収に関する詳細は、5 月に開催するオン・セミコンダクターの 2011 年第 1 四半期の業績に関する電話会議で提供します。

当面の間、新たに買収した CMOS イメージセンサー事業部の製品はすべて、サイプレスブランドで提供されます。CMOS イメージセンサー事業部の製品、サービスおよびサポートはすべて、これまでどおり

- 2 -

<http://www.cypress.com/?id=201&source=header>よりアクセス可能です。www.onsemi.comからのリンクも、今後 30 日以内にご提供できる予定です。

オン・セミコンダクターについて

オン・セミコンダクター (Nasdaq: ONNN) は、エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーです。オン・セミコンダクターの電源および信号管理、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・デバイスの広範なポートフォリオは、[自動車](#)、[通信](#)、[コンピューティング](#)、[民生用](#)、[産業用](#)、[LED 照明](#)、[医療](#)、[軍事／航空宇宙](#)および[電源アプリケーション](#)における設計上の課題を効率的に解決するのに役立っています。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、世界クラスの付加価値を提供するサプライ・チェーンおよび製造施設、営業所、デザイン・センターのネットワークを運営しています。詳細については、<http://www.onsemi.jp>をご覧ください。

#

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、[Semiconductor Components Industries, LLC](#) の登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社 Web サイトを参照していますが、Web サイト上の情報はここに一部として組み込むものではありません。

本文書には、1995 年米国私募証券訴訟改革法で定義された「将来見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、オン・セミコンダクターとサイプレス セミコンダクタ間におけるイメージセンサー事業部の取引および製品や財務の観点から予想される買収による利益やオン・セミコンダクターにおいて ISBU が不可欠な一部となることなど取引に関する将来の効果や利益に関する記述が含まれますが、それらに限定されません。こうした将来見通しに関する記述は、本リリース時点においてオン・セミコンダクターが知り得た情報および現段階での予測、予想、仮定に基づくものであり、数多くのリスクや不確実性が含まれており、実際の業績は、この将来見通しに関する記述に示されている内容と著しく異なる可能性があります。このようなリスクと不確実性にはさまざまな要素が含まれ、当社では制御できないものもあります。このようなリスクおよび不確実性として、具体的には、イメージセンサー事業部を統合する際に遭遇する困難、予想される利益やコスト削減が予想どおりまたは予想される時期に実現されない可能性、半導体製品に対する変動需要および積極的な価格設定環境、製品をコスト効率よく許容品質で増産する能力、競合製品の発表による悪影響、売上および業績、経済情勢や現在の金融市場を含む市況の低迷、半導体産業の周期性、当社製品に対する需要の変動、顧客および流通業者の在庫の変化、技術および製品の開発リスク、原料の調達可能性、競合他社の行動、価格および粗利益率の圧迫、重要な顧客の喪失、発注の取消または予約の縮小、製造歩留まりの変化、コストと支出の抑制、重要な訴訟、買収と譲渡に一般的に伴うリスク、債務協定におけるレバレッジおよび制限約款に関連するリスク、海外での雇用および労働組合や団体協約に関連する労働問題を含む国際経営活動に関するリスク、米国内外における国際武力紛争およびテロ活動の脅威または発生、医療制度改革などの法的要件の新設に関連するリスク、企業統治および情報公開基準の拡大および新設に関連するリスクおよびコスト、環境規制またはその他の行政的法規制に関するリスクなどがありますが、これらに限定されません。その他さまざまな要因により、実際の業績がこの将来見通しに関する記述に示される内容と著しく異なる可能性がありますが、そのような要因については 2011 年 2 月 24 日に米国証券取引委員会 (SEC) に提出されたオン・セミコンダクターの 2010 年の Form 10-K (年次報告書)、Form 10-Q (四半期報告書)、Form 8-K (当期報告書)、その他オン・セミコンダクターの SEC 提出書類に記載されています。この日付以降、任意の日付における当社の見解を表すものとしてこの将来の見通しに関する記述に依拠しないようご留意ください。オン・セミコンダクターは、これらの将来見

オン・セミコンダクター、サイプレス社のCMOSイメージセンサー事業部買収を完了

- 3 -

通しに関する記述の作成日以降の事象や状況を反映し、将来見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。

Media Contact

Anne Spitza

Corporate Communications
ON Semiconductor
(602) 244-6398
anne.spitza@onsemi.com

Investor Contacts

Ken Rizvi

M&A, Treasury & Investor Relations
ON Semiconductor
(602) 244-3437
ken.rizvi@onsemi.com

#